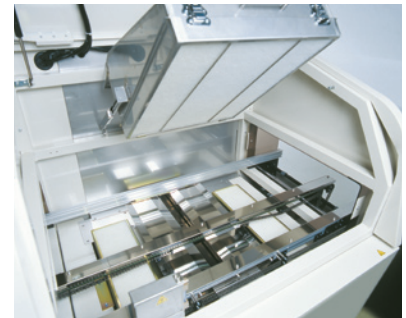
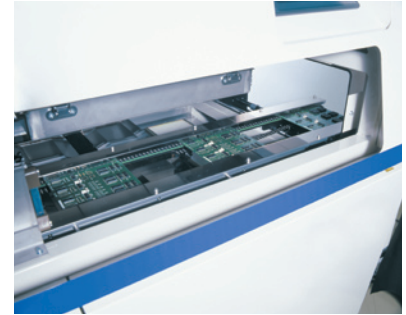


SMIC High Quality Flow Soldering System

鉛フリーはんだ付対応スプレーフラクサー SSF-400

SSF-400は、RoHS規制に対応するためにリニューアルされた鉛フリーソルダリング対応のスプレーフラクサーです。



■ 特長：

- フラックスの塗布に最適な特殊ノズルを採用する事により、塗布効率を飛躍的に向上しました。
- 自給式ノズルの使用で、目詰まりがなく安定した塗布が可能です。また、ノズルおよび配管の自動洗浄構造の採用で、イージーメンテナンスを実現しました。
- 強力な排気ファンを上下に設置していますので、リターンシャワー等の心配は有りません。
- 搬送チェーンは、自動洗浄システムを採用していますので、べたつきがなくスムーズな搬送を実現します。
- フィルター汚れ、フラックス消費量、フラックス塗布量、基板の流れ等を即座に表示するカラーLCDタッチパネルを採用しました。

■ SSF-400：標準仕様

● 装置寸法	全長:1,350mm 全幅:1,325mm 全高:1,365mm	● コンベアスピード	0.4~2.0m/min.
● 対応基板寸法	長さ:100~400mm 幅:50~400mm	● 制御方式	シーケンサ制御 カラー液晶タッチパネル
● 基板有効塗布幅	50~400mm	● 排気ダクト	シロココファン×1
● 電源	三相AC200V 1.5Kw	● フラックス容量	400ml 液量センサー付き
● エア源	0.5MPa (5kgf/cm ²)	● フィルター	角形フィルター
● ノズルユニット	2流体方式 ノズル詰まり防止機構付	● チェーン洗浄ユニット	定量循環式 液量センサー付き

© SMIC, 2007-2009